02

# Влияние разрешения, глубины выхода и дефектов на форму линии 2*p*-спектров поверхности Si(100)

© М.В. Кузьмин, С.В. Сорокина

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия e-mail: m.kuzmin@mail.ioffe.ru

Поступила в редакцию 30.09.2024 г. В окончательной редакции 11.10.2024 г. Принята к публикации 18.10.2024 г.

Представлены результаты количественного и качественного анализа тонкой структуры 2p-спектров высокого разрешения (60 meV) для поверхности Si(100)c(4 × 2). Проведено моделирование 2p-линии для различных энергий фотонов, энергетического разрешения и плотности структурных дефектов в поверхностном слое кремния. Установлены предельные значения параметров эксперимента (энергии фотонов и разрешения), при которых характерные особенности спектров могут использоваться как индикатор состояния поверхности. Сделана оценка их чувствительности к вакансиям в слое поверхностных димеров. Полученные результаты могут быть применены в качестве справочных данных при проведении экспериментов и обработке результатов фотоэлектронной спектроскопии 2p-остовного уровня Si.

Ключевые слова: поверхность, фотоэлектронная спектроскопия, остовный уровень, поверхностный сдвиг, кремний.

DOI: 10.61011/OS.2024.10.59416.7124-24

## Введение

В настоящее время фотоэлектронная спектроскопия  $(\Phi \Theta C)$  высокого разрешения широко применяется для диагностики поверхностей, границ раздела и тонкопленочных структур [1–3]. Например, с помощью  $\Phi \Theta C$  остовных уровней регистрируют энергетические сдвиги внутренних оболочек атомов на поверхности (surface core-level shifts) [4]. Эти данные содержат информацию о характере связей, окружении и зарядовом состоянии указанных атомов и могут рассматриваться в качестве "отпечатков пальцев" атомной геометрии поверхностных реконструкций.

Для идентификации поверхностных сдвигов, как правило, требуется количественный анализ тонкой структуры фотоэлектронных ( $\Phi$ Э) спектров, а именно их разложение на отдельные компоненты. В свою очередь, для разложения спектров необходимо детально понимать, как форма линии зависит от условий эксперимента. Однако в литературе до сих пор очень мало работ, посвященных систематическому изучению указанной взаимосвязи даже для модельных систем — наиболее известных поверхностей полупроводников и металлов, свободных от чужеродных атомов и молекул.

В недавней публикации [5] подробно исследовалась тонкая структура 2*p*-спектров высокого разрешения для грани (100) кремния. Показано, что эти спектры образованы шестью компонентами (спин-орбитальными дублетами  $2p_{1/2}-2p_{3/2}$ ), и установлена атомная природа каждой из них. Тем не менее из представленных в указанной работе, а также в статьях [6,7] результатов оставалось неясно, как характерные особенностей 2pспектров Si(100) зависят от энергетического разрешения и энергии фотонов или, иными словами, глубины выхода электронов в широком интервале значений. Более того, не было и данных о том, насколько форма 2p-линии чувствительна к структурным дефектам этой поверхности.

Исходя из сказанного в настоящей работе была поставлена цель выяснить, как указанные выше условия эксперимента, включая плотность дефектов на поверхности образца, влияют на тонкую структуру 2p-спектров грани Si(100)c(4 × 2). Экспериментальная часть работы была выполнена на синхротроне MAX-lab (Швеция). Кроме того, было проведено моделирование формы линии 2p-фотоэмиссии для данной поверхности при разнообразных условиях. Полученная информация дает возможность выявить основные закономерности, влияющие на форму 2p-спектра поверхности (100) кремния.

# Методы

#### Эксперимент

Измерения проводились на канале I4 накопительного кольца МАХ-III при остаточном давлении в вакуумной камере  $3 \cdot 10^{-11}$  Torr. Спектры регистрировались с помощью анализатора SPECS Phoibos 100 при температуре 100 К. Для изменения глубины выхода электронов варьировался угол эмиссии  $\theta_e$  (его отсчет производился относительно нормали к поверхности). Телесный угол сбора электронов составлял  $\pm 1^\circ$ . Полное энергетическое разрешение  $\rho$  было 60 meV (при энергии фотонов hv = 130 eV).



**Рис. 1.** 2*p*-спектры поверхности Si(100)c(4  $\times$  2) при hv = 130 eV. Измерения проводились при разных углах эмиссии  $\theta_e$ .

Образцы вырезались из монокристаллической кремниевой пластины с ориентацией поверхности (100), легированной фосфором (*n*-тип) и имеющей удельное сопротивление ~ 5  $\Omega$  · ст. Для приготовления атомарночистой поверхности использовалась серия кратковременных прогревов при 1530 K, во время которых давление в вакуумной камере не поднималось выше  $1 \cdot 10^{-9}$  Torr. После прогрева на поверхности формировалась хорошо упорядоченная структура (2 × 1) при комнатной температуре, а после охлаждения до 100 K она переходила в с(4 × 2). Для контроля структуры и чистоты поверхности использовались методы дифракции медленных электронов и ФЭС валентной зоны.

#### Моделирование

Разложение экспериментальных 2*p*-спектров на спинорбитальные дублеты проводилось с помощью метода наименьших квадратов. Фон вычитался методом Ширли (Shirley) [8]. В качестве модельной функции использовался профиль Фойгта (Voigt), представляющий собой свертку лоренцевской и гауссовой форм линии. Лоренцевское уширение, обусловленное конечностью времени жизни фотовозбужденного состояния атома с дыркой на 2*p*-уровне, спин-орбитальное расщепление и отношение интенсивностей 2p1/2- и 2p3/2-подуровней (branching ratio) были фиксированными подгоночными параметрами, одинаковыми для всех компонент. Количество компонент, интенсивность и положение на шкале энергий каждой компоненты были варьируемыми параметрами. Также для каждой компоненты варьировалось гауссово уширение ( $\omega_{\rm G}$ ), так как его величина задается не только разрешением, но и степенью локального разупорядочения кристаллической структуры образца, и поэтому может отличаться для разных типов атомов в решетке.

Для расчета спектров применялись линейные комбинации известных спин-орбитальных дублетов с заданными значениями интенсивности и гауссовой ширины. Для вычисления интенсивностей дублетов использовались известные величины длины свободного пробега в кремнии [5,9]. При этом эффекты дифракции фотоэлектронов не учитывались.

# Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведены экспериментальные 2pспектры поверхности Si(100)c(4 × 2), полученные при hv = 130 eV и трех различных значениях  $\theta_e = 0$ ,  $60^\circ$  и  $80^\circ$ . Результаты измерений показаны круглыми символами, а результаты разложения спектров сплошными линиями. Как видно из рис. 1, вклад в 2pлинию дает целый ряд компонент, а именно дублет *B*, обусловленный эмиссией из объемной решетки кремния, и пять дублетов  $S_u$ ,  $S_d$ , S', и *D*, которые соответствуют эмиссии из поверхностных слоев и смещены по оси абсцисс в сторону бо́льших или меньших значений энергии связи относительного объемной компоненты. Для удобства за нулевое значение шкалы энергии принято положение  $2p_{3/2}$ -подуровня дублета *B*.

Интерпретация поверхностных компонент подробно изложена в работе [5]. Кратко перечислим основные выводы.  $S_u$  и  $S_d$  происходят от верхнего (первого) атомного слоя структуры с(4 × 2), а их поверхностные сдвиги равны соответственно -483 и 78 meV (таблица).



**Рис. 2.** Зависимость формы 2*p*-линии от энергии фотонов (*hv*). Моделирование проводилось для угла выхода электронов  $\theta_e = 0^\circ$  (слева) и 60° (справа).

Параметры компонент 2*p*-линии на рис. 1. Используемые обозначения:  $\Delta E$  — поверхностный сдвиг,  $\omega_{\rm G}$  — гауссово уширение,  $\eta$  — уширение, обусловленное локальным разупорядочением кристаллической структуры,  $\omega_{\rm L}$  — лоренцевское уширение,  $\Delta E_{\rm SO}$  — спин-орбитальное расщепление,  $I_{1/2}/I_{3/2}$  — отношение интенсивностей  $2p_{1/2}$ - и  $2p_{3/2}$ -подуровней (branching ratio)

Компонента	$\Delta E$ , meV	ω <sub>G</sub> , meV	$\eta$ , meV	$\omega_{\rm L},$ meV	$\Delta_{\rm SO}$ , meV	$I_{1/2}/I_{3/2}$
В	_	143	130	70	610	1:2
$S_u$	-483	208	199			
$S_d$	78	204	195			
S'	225	159	147			
С	-163	256	249			
D	320	233	225			

Хорошо известно, что атомы верхнего слоя образуют димеры, имеющие асимметричную конфигурацию: их ось наклонена к плоскости поверхности, а часть электронной плотности перетекает от нижних атомов (им соответствует  $S_d$ ) к верхним ( $S_u$ ). Последнее и объ-

компонент ( $\sim 0.5 \,\mathrm{eV}$ ). Компоненты S' и C (поверхностные сдвиги 225

ясняет столь заметное различие в энергиях указанных

и –163 meV соответственно) связаны с несколькими атомными слоями, расположенными под верхним слоем реконструкции с(4 × 2). S' обусловлена атомами, находящимися во втором слое. Все они имеют одинаковое окружение. Компонента C может быть приписана атомам в третьем и четвертом слоях. В кристаллической структуре с(4 × 2) они занимают, по меньшей мере, пять неэквивалентных положений, а соответствующие им поверхностные сдвиги довольно близки между собой. Точное определение величин этих сдвигов не представляется возможным даже в случае высокого разрешения, использованного в настоящей работе.

Что же касается компоненты D, то ее атомная природа не связана с регулярной структурой поверхности кремния. Она обусловлена эмиссией из локальных дефектов [5]. Поэтому далее эта компонента рассматриваться не будет.

Дополнительную информацию о структурных свойствах поверхности Si(100)c(4  $\times$  2) можно получить из сравнения параметра  $\omega_{\rm G}$  для различных компонент в таблице. Наименьшее гауссово уширение имеет дублет *B* (143 meV). Это легко объяснить тем, что кристаллическая структура в объеме обладает более высокой



**Рис. 3.** Зависимость формы 2p-линии от полного разрешения (подробности в тексте). В моделировании угол выхода электронов  $\theta_e = 0^\circ$  (слева) и  $60^\circ$  (справа).

степенью упорядочения, чем на поверхности. Гауссову ширину ФЭ пиков можно представить в виде

$$\omega_{\rm G} = \sqrt{\rho^2 + \eta^2},$$

где  $\eta$  — уширение, вызванное локальным разупорядочением кристаллической структуры. Из этого выражения можно оценить величину  $\eta$  для компоненты *B*. Она составляет 130 meV.

Среди поверхностных дублетов наименьшее гауссово уширение имеет S' (159 meV). Для него значение  $\eta$  оказывается равным 0.147 eV. Величины  $\omega_{\rm G}$  и  $\eta$  для остальных компонент приведены в таблице. Как видно, наиболее сильное уширение наблюдаются для дублета C. Это вызвано тем, что вклад в эту компоненту дают несколько неэквивалентных атомов Si.

Еще несколько важных выводов, касающихся формы линии на рис. 1, можно сделать из анализа интенсивности ее компонент при различных углах выхода  $\theta_e$ . Как видно из рисунка, в ряду  $\theta_e = 0 \rightarrow 60^\circ \rightarrow 80^\circ$  интенсивность дублетов  $S_u$  и  $S_d$  заметно возрастает, а дублета *B* существенно уменьшается. Очевидно, что это вызвано изменением глубины выхода электронов из кристалла. По мере увеличения значения  $\theta_e$  чувствительность спектров к поверхности возрастет, а к объему уменьшается. В предельном же случае (при  $\theta_e = 80^\circ$ ) вклад атомов объемной решетки кремния в ФЭ эмиссию столь незначителен, что регистрируемая форма

линии почти полностью соответствует поверхностной реконструкции с(4 × 2). Для такого спектра характерно наличие двух особенностей. Одной из них является сильно выраженный пик при энергиях около -0.5 eV, обусловленный  $2p_{3/2}$ -подуровнем дублета  $S_u$ . При переходе к меньшим значениям  $\theta_e$  его интенсивность заметно уменьшается. Этот пик почти не перекрывается с остальными дублетами на рис. 1 и может использоваться в качестве индикатора состояния поверхности даже без количественного разложения спектров.

Второй важной особенностью является тонкая структура основного максимума спектров в области энергий вблизи 0 eV. При  $\theta_e = 80^\circ$ , как видно на рис. 1, вклад в этот максимум дают в основном  $2p_{3/2}$ -подуровни поверхностных дублетов  $S_d$ , S' и C, а также  $2p_{1/2}$ подуровень  $S_u$ . При переходе к  $\theta_e = 0$  ситуация качественно меняется. Основной вклад в указанную особенность дает  $2p_{3/2}$ -подуровень компоненты B. В конечном счете это приводит к сужению максимума.

Из сказанного выше становится очевидным, что особенности тонкой структуры 2p-спектров Si(100) напрямую связаны как с состоянием поверхности, так и с параметрами эксперимента. Для того чтобы представить эту взаимосвязь более наглядно, в настоящей работе было проведено моделирование спектров для реконструкции с(4 × 2) при различных экспериментальных условиях. При расчете использовались известные ком-



**Рис. 4.** Зависимость тонкой структуры 2*p*-спектров от количества поверхностных дефектов кремния. Расчеты проводились для энергии фотонов 130 eV. Слева показаны спектры для случая высокого разрешения, справа — низкого разрешения. Другие подробности в тексте.

поненты  $S_u$ ,  $S_d$ , S', C и B. На рис. 2 приведены две серии спектров, полученных как функция энергии фотонов при  $\theta_e = 0$  и  $60^\circ$ .

В случае нормального угла эмиссии наиболее заметные изменения формы линии наблюдаются в области hv = 130-155 eV. В этом интервале длина свободного пробега электронов в кремнии имеет минимум (2.5-2.6 Å при hv = 135 eV) [5]. Это означает, что указанные спектры очень чувствительны к поверхности. Действительно, их характерная особенность (хорошо разрешенный пик) при -0.5 eV имеет высокую интенсивность, а основной максимум уширен и сдвинут в сторону больший энергий от положения объемной компоненты (0 eV) за счет вклада поверхностных компонент. При  $hv = 155 \,\text{eV}$  длина свободного пробега увеличивается, что повышает вклад дублета В в фотоэмиссию. Это приводит к уменьшению интенсивности пика при -0.5 eV и сдвигу основного максимума в сторону меньших энергий связи. Наконец, при дальнейшем повышении энергии фотонов вклад объема становится доминирующим, особенность при -0.5 eV постепенно исчезает, а спектр приобретает вид, характерный для объемной решетки кремния (в этом случае вклад поверхностных компонент практически отсутствует). Как видно из рис. 2, исчезновение спектральной особенности

Оптика и спектроскопия, 2024, том 132, вып. 10

при  $-0.5 \,\text{eV}$  происходит при энергии квантов  $350 \,\text{eV}$  и выше.

Качественно похожая картина наблюдается и при  $\theta_e = 60^\circ$ . При скользящем угле эмиссии глубина выхода электронов из образца уменьшается (в данном случае в два раза). Это и приводит к смещению пороговых значений энергии фотонов в область бо́льших величин.

Из сопоставления двух серий спектров на рис. 2 можно сделать вывод, что верхний предел энергий фотонов, при которых особенности 2*p*-линии могут быть использованы для оценки состояния поверхности, равен  $\sim 230 \text{ eV}$  при  $\theta_e = 0$  и  $\sim 580 \text{ eV}$  при  $\theta_e = 60^\circ$ .

На рис. З показаны две серии 2*p*-спектров, полученных при фиксированном значении hv = 130 eV и различных значениях полного разрешения. Для удобства в качестве количественной меры разрешения был использован параметр гауссовой ширины для объемной компоненты. Как видно из рис. 3, при постепенном увеличении гауссова уширения от значения  $\omega_G(B) = 0.15$  eV (эта величина соответствует  $\rho = 75$  meV при  $\eta = 130$  meV) характерные особенности 2*p*-линии все более размываются и становятся менее заметными. При  $\omega_G(B) = 0.45$  eV (соответствует  $\rho = 431$  meV) 2*p*-спектр принимает вид, близкий к тому, который обычно наблюдается в рентгеновской ФЭ спектроскопии при использовании Mg  $K_{\alpha}$ и Al  $K_{\alpha}$ -линий в качестве возбуждающего излучения (почти симметричная форма линии без явных особенностей). Также отметим, что в случае  $\theta_e = 0$  исчезновение характерного "плеча" в области энергии  $-0.5 \,\mathrm{eV}$  происходит фактически при  $\omega_\mathrm{G}(B) \ge 0.35 \,\mathrm{eV}$  ( $\rho = 325 \,\mathrm{meV}$ ).

Для области сверхвысокого разрешения (при  $\omega_{
m G}(B) = 0.05$  и  $0.10\,{
m eV})$  ожидаемый вид спектров показан в нижней части рис. 3. Важно подчеркнуть, что получение 2*p*-линии со столь малой гауссовой шириной в настоящее время является очень трудной, если вообще решаемой. залачей. Для ее выполнения необходимо только повысить энергетическое разрешение не частности, потребуется регистрировать спектры (в при температурах существенно ниже 100 К), но и разработать метод приготовления кремниевого образца со значительно более высокой степенью упорядочения кристаллической структуры. Так, например, для достижения параметра  $\omega_{\rm G}(B) = 0.05 \, {\rm eV}$  необходимы величины  $\rho$  и  $\eta$ , равные 22 и 45 meV. Ясно, что в настоящее время указанные возможности отсутствуют.

Как уже было сказано выше, тонкая структура 2p-спектров может служить для контроля совершенства поверхности Si(100) на атомном уровне. Одним из наиболее распространенных типов дефектов для поверхностной реконструкции с(4 × 2) являются вакансии в рядах димеров, образующихся в первом атомном слое (missing dimers — отсутствующие или пропущенные димеры [10]). Ясно, что появление таких вакансий должно сопровождаться изменением формы 2p-спектров.

Далее (в заключительной части настоящей работы) рассмотрим вопрос об их чувствительности к данным дефектам. На рис. 4 показаны 2*p*-линии, которые моделировались для поверхностей с разной плотностью пропущенных димеров, выраженной в процентном отношении к одному монослою. Для простоты предполагалось, что при образовании вакансии состояние атомов нижележащих слоев не изменяется. На рисунке приведены две серии спектров, соответствующих высокому и низкому разрешению ( $\omega_{\rm G}(B) = 0.15$  и 0.45 eV соответственно). В обоих случаях угол эмиссии выбран равным 60°. Как видно, при низком разрешении тонкая структура спектров сильно размывается, и качественная оценка степени влияния дефектов на форму линии весьма затруднена. В случае же высокого разрешения качественные изменения формы становятся более очевидными. Рост количества дефектов приводит, прежде всего, к уменьшению интенсивности низкоэнергетического пика, обусловленного компонентой S<sub>и</sub>. Кроме того, изменяются и остальные части спектра: например, наблюдается расщепление двух других максимумов в области энергий 0-0.25 eV и 0.65-0.90 eV.

Чтобы количественно оценить чувствительность спектров к дефектам, были получены разностные спектры, равные остатку при вычитании спектра идеальной поверхности, на которой вакансии отсутствуют, из спектра поверхности с заданным количеством вакансий. Несколько разностных спектров, полученных при разных количествах дефектов, представлено на рис. 5.



**Рис. 5.** Разностные спектры, полученные при разных плотностях поверхностных дефектов (цифры у кривых).

Из рисунка следует, что по мере ухудшения качества поверхности кривые все более отклоняются от нулевого уровня. Ясно, что возможность детектировать такие отклонения напрямую зависит от отношения сигнал/шум для экспериментального спектра. На основании этого в настоящей работе была проведена оценка чувствительности спектра при  $\theta_e = 60^\circ$  на рис. 1. Для него отношение сигнал/шум составляет ~ 8.1 · 10<sup>2</sup>. В этом случае, как свидетельствуют результаты рис. 5, 2*p*-спектр чувствителен к 2–3% монослоя дефектов на поверхности Si(100)c(4 × 2).

#### Выводы

Исследована структура и форма 2p-линии для реконструкции Si(100)c(4 × 2) при hv = 130 eV и различных значениях  $\theta_e$  (разных глубинах выхода из кристалла). Получены количественные параметры компонент 2pспектров и определены их основные особенности, которые зависят от условий эксперимента и могут служить индикатором состояния поверхности. Проведено моделирование 2p-спектров при различных значениях hv,  $\theta_e$ и количестве вакансий в слое поверхностных димеров.

Анализ полученных данных свидетельствует, что 2*p*-спектры могут быть использованы для контро-

ля качества поверхности Si(100) при  $\rho \leq 300 \text{ meV}$ и  $h\nu \leq 580 \text{ eV}$  (при  $\theta_e = 60^\circ$ ). Определена чувствительность 2p-спектров к поверхностным дефектам. В настоящей работе она составляет  $\sim 2-3\%$  монослоя.

### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- C.S. Fadley. Surf. Interface Anal., 40, 1579 (2008). DOI: 10.1002/sia.2902
- [2] D. Wolverson, B. Smith, E. Como, C. Sayers, G. Wan, L. Pasquali, M. Cattelan. J. Phys. Chem. C, **126**, 9135 (2022). DOI: 10.1021/acs.jpcc.2c00981
- [3] Y. Kayser, C. Milne, P. Juranic, L. Sala, J. Czapla-Masztafiak, R. Follath, M. Kavcic, G. Knopp, J. Rehanek, W. Blachucki, M.G. Delcey, M. Lundberg, K. Tyrala, D. Zhu, R. Alonso-Mori, R. Abela, J. Sa, J. Szlachetko. Nature Communications, 10, 4761 (2019). DOI: 10.1038/s41467-019-12717-1
- [4] J.W.F. Egelhoff. Surf. Sci. Rep., 6 (6-8), 253 (1987).
   DOI: 10.1016/0167-5729(87)90007-0
- [5] М.В. Кузьмин, А.А. Моняк, С.В. Сорокина. ФТТ, 66 (7), 1213 (2024). DOI: 10.61011/FTT.2024.07.58397.132
- [6] H. Koh, J.W. Kim, W.H. Choi, H.W. Yeom. Phys. Rev. B, 67, 073306 (2003). DOI: 10.1103/PhysRevB.67.073306
- [7] P.E.J. Eriksson, R.I.G. Uhrberg. Phys. Rev. B, 81, 125443 (2010). DOI: 10.1103/PHYSREVB.81.125443
- [8] D.A. Shirley. Phys. Rev. B, 5, 4709 (1972). DOI: 10.1103/PhysRevB.5.4709
- [9] C.J. Powell, A. Jablonski. *NIST Electron Inelastic-Mean-Free-Path Database*, Version 1.2, SRD 71 (National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2010).
- [10] R.M. Tromp, R.J. Hamers, J.E. Demuth. Phys. Rev. Lett., 55, 1303 (1985). DOI: 10.1103/PhysRevLett.55.1303